

2007年12月19日

SEMICON JAPAN 2007 へのご来場ありがとうございました

SEMICON[®] Japan2007

2007年12月5日～7日の3日間、幕張メッセ(千葉市)において開催された世界最大の半導体製造装置・材料の国際展示会「SEMICON JAPAN 2007」は、史上最大規模での開催となった本年も、3日間の延べ来場者数約11万人と、昨年を上回るご来場者をお迎えし、成功裡に閉幕しました。

三井住友ファイナンス&リースのブースへも約400名の方にご来場いただきました。
多数のご来場、誠にありがとうございました。



三井住友ファイナンス&リース出展ブースの様子

お問合せ窓口
三井住友ファイナンス&リース株式会社
電子デバイス設備部
TEL:03-3515-1940/FAX:03-3515-1959
Mail:semicon@smfl.co.jp

以 上